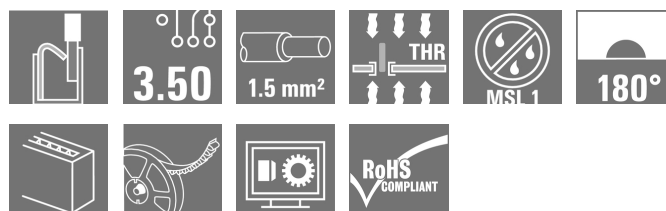


OMNIMATE Signal - Serie LSF
LSF-SMT 3.50/03/180 1.5SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Imagen de producto

Similar a la ilustración

Borne para placas de circuitos impresos de montaje totalmente automático mediante soldadura por reflujo (SMT), con sistema de conexión de conductor PUSH IN. Inserción y accionamiento del conductor en la misma dirección (TOP). Embalaje en caja o en cinta. Longitud de los pines optimizada a 1,5 mm o 3,5 mm.

Datos generales para pedido

Tipo	LSF-SMT 3.50/03/180 1.5SN BK RL
Código	1874300000
Versión	Bornes para circuito impreso, 3.50 mm, Número de polos: 3, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, negro, PUSH IN, Sección de embornado, máx.: 1.5 mm², Tape
GTIN (EAN)	4032248458967
U.E.	175 Pieza
Valores característicos del producto	IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² UL: 300 V / 12 A / AWG 28 - AWG 14
Embalaje	Tape

OMNIMATE Signal - Serie LSF LSF-SMT 3.50/03/180 1.5SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	11,2 mm	Anchura (pulgadas)	0,441 inch
Altura	15,5 mm	Altura (pulgadas)	0,61 inch
Altura construcción baja	14 mm	Profundidad	7,8 mm
Profundidad (pulgadas)	0,307 inch	Peso neto	3,651 g

Parámetros del sistema

Familia del producto	OMNIMATE Signal - Serie LSF	Técnica de conexión de conductores	PUSH IN
Montaje sobre placas c.i.	Conexión por soldadura THT/THR	Dirección de salida de conductor	180°
Paso en mm (P)	3,5 mm	Paso en pulgadas (P)	0,138 inch
Número de polos	3	disponible por parte del cliente	No
Longitud del terminal de soldadura (l)	1,5 mm	Tolerancia de longitud del pin de soldadura	+0,1 / -0,3
Dimensiones del pin de soldadura	0,35 x 0,8 mm	Dimensiones del pin de soldadura = d tolerancia	0 / -0,1 mm
Diámetro de la perforación (D)	1,1 mm	Tolerancia de diámetro de la perforación (D)	+ 0,1 mm
Número de terminales de soldadura por polo	2	Longitud de desaislado	8 mm
L1 en mm	7 mm	L1 en pulgadas	0,276 inch
Protección contra contacto según DIN VDE 0470	IP 20	Protección contra contacto según DIN VDE 57106	protección de dedos
Resistencia de paso	1,60 mΩ		

Datos del material

Materiales aislantes	LCP GF	Color	negro
Color componentes de accionamiento	blanco	Material del componente de accionamiento	PPA GF
Carta de colores (similar)	RAL 9011	Grupo de materiales aislantes	Illa
CTI	≥ 175	Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁸ Ω
Moisture Level (MSL)	1	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Material de contacto	Aleación de cobre	Estructura de capas de la conexión por soldadura	4-6 μm Sn mate
Temperatura de almacenamiento, mín.	-25 °C	Temperatura de almacenamiento, max.	55 °C
humedad relativa máx. de almacenamiento	80 %	Temperatura de servicio, mín.	-50 °C
Temperatura de servicio, max.	120 °C	Gama de temperatura, montaje, mín.	-30 °C
Gama de temperatura, montaje, max.	120 °C		

Conductores aptos para conexión

Sección de embornado, mín.	0,13 mm ²
Sección de embornado, máx.	1,5 mm ²
Sección de conexión del conductor AWG, mín.	AWG 28
Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 14
Rígido, mín. H05(07) V-U	0,2 mm ²
Rígido, máx. H05(07) V-U	1,5 mm ²
Flexible, mín. H05(07) V-K	0,2 mm ²
Flexible, máx. H05(07) V-K	1,5 mm ²
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4, mín.	0,25 mm ²

Fecha de creación 6 de agosto de 2019 20:08:49 CEST

OMNIMATE Signal - Serie LSF LSF-SMT 3.50/03/180 1.5SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4, máx. 0,75 mm²

con terminal tubular según DIN 46 228/1, mín. 0,25 mm²

con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx. 1,5 mm²

Conductor embornable	Sección de conexión del conductor	Tipo	conductor fino
	AEH	nominal	0,25 mm ²
	Sección de conexión del conductor	Longitud de desaislado	nominal 10 mm
	AEH	Tipo	conductor fino
	Sección de conexión del conductor	nominal	0,34 mm ²
	AEH	Longitud de desaislado	nominal 10 mm
	Sección de conexión del conductor	Tipo	conductor fino
	AEH	nominal	0,5 mm ²
	Sección de conexión del conductor	Longitud de desaislado	nominal 10 mm
	AEH	Tipo	conductor fino
Sección de embornado máx.	Sección de conexión del conductor	nominal	0,75 mm ²
	AEH	Longitud de desaislado	nominal 10 mm
	Sección de conexión del conductor	Tipo	conductor fino
	AEH	nominal	1,5 mm ²
Sección de embornado máx.	Sección de conexión del conductor	Longitud de desaislado	nominal 7 mm
	AEH	Tipo	conductor fino

Sección de embornado máx. 1,5 mm²

Datos nominales conformes a IEC

testado según la norma

IEC 60664-1, IEC 61984

Corriente nominal, n.º de polos máx. (Tu=20 °C)

16 A

Corriente nominal, n.º de polos máx. (Tu = 40°C)

14 A

Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2

160 V

Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2

2,5 kV

Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3

2,5 kV

Corriente nominal, n.º de polos mín. (Tu=20 °C)

17,5 A

Corriente nominal, n.º de polos mín. (Tu=40 °C)

17,5 A

Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2

320 V

Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3

160 V

Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2

2,5 kV

Resistencia a corrientes de corta duración

3 x 1 s mit 80 A

Datos nominales según CSA

Instituto (CSA)



Núm. de certificación (CSA)

200039-1664286

Tensión nominal (Use Group B / CSA) 300 V

Intensidad nominal (Use Group B / CSA) 10 A

Sección de conexión del conductor AWG, mín.

AWG 28

Referencia para valores de homologación

Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.

Tensión nominal (Use group D / CSA) 300 V

Intensidad nominal (Use Group D / CSA) 10 A

Sección de conexión del conductor AWG, máx.

AWG 14

OMNIMATE Signal - Serie LSF LSF-SMT 3.50/03/180 1.5SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Datos nominales según UL 1059

Instituto (cURus)



Núm. de certificación (cURus)

E60693

Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)	300 V
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)	12 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín.	AWG 28
Referencia para valores de homologación	Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.

Tensión nominal (Use Group D / UL 1059)	300 V
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059)	10 A
Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 14

Embalaje

Embalaje	Tape
Anchura VPE	360 mm
Profundidad de cinta (T2)	20 mm
Profundidad de celda de cinta (K0)	19,5 mm
Anchura de celda de cinta (B0)	11,5 mm
Separación entre orificios de cinta (E)	1,75 mm
Diámetro de bobina de cinta $\varnothing$ (A)	330 mm
Selección de ancho y relleno de ubicación (W_{ppp})	7,5 mm
Diámetro de la superficie de extracción ($\varnothing D_{m\acute{a}x.}$)	9 mm

Longitud de VPE	45 mm
Altura de VPE	360 mm
Anchura de cinta (W)	32 mm
Altura de celda de cinta (A0)	8,05 mm
Separación entre celdas de cinta (P1)	20 mm
Separación entre celdas de cinta (F)	14,2 mm
Resistencia superficial	$R_s = 10^9 - 10^{12} \Omega$
Selección de longitud y relleno de ubicación (L_{ppp})	8,5 mm

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC001284	ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643	ETIM 6.0	EC002643
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-26-11-01
eClass 6.2	27-26-11-01	eClass 7.1	27-44-04-01
eClass 8.1	27-44-04-01	eClass 9.0	27-44-04-01
eClass 9.1	27-44-04-01		

OMNIMATE Signal - Serie LSF LSF-SMT 3.50/03/180 1.5SN BK RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos técnicos

Notas

Indicaciones	• Otros colores de pulsador bajo pedido • Fuerza de accionamiento máx. de la corredera 40 N • Intensidad nominal relativa a la sección nominal y número mín. de polos. • Terminal tubular con aislamientos según DIN 46228/4 • Terminal tubular sin aislamientos según DIN 46228/1 • P en el dibujo = paso • Los datos nom. se refieren al comp. corresp. las distancias en aire y fuga respecto a otros comp. se dimensionan s/normas aplicación relevantes. • Para conductores de amplias secciones se recomienda la forma crimpada A para terminales tubulares de la herramienta PZ 6/5.
Conformidad con IPC	Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.

Homologaciones en línea

Homologaciones



ROHS Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	LSF-SMT.zip STEP STEP
Folleto/catálogo	FL DRIVES EN FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB SMT EN FL DRIVES DE MB DEVICE MANUF. EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN FL BUILDING SAFETY EN FL APPL LED LIGHTING EN FL INDUSTR.CONTROLS EN FL MACHINE SAFETY EN FL HEATING ELECTR EN FL APPL INVERTER EN FL_BASE_STATION_EN FL ELEVATOR EN FL POWER SUPPLY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
Homologación/certificado/documento de conformidad	Declaration of the Manufacturer
Libro blanco sobre SMT	Download Whitepaper

Fecha de creación 6 de agosto de 2019 20:08:49 CEST

OMNIMATE Signal - Serie LSF LSF-SMT 3.50/03/180 1.5SN BK RL

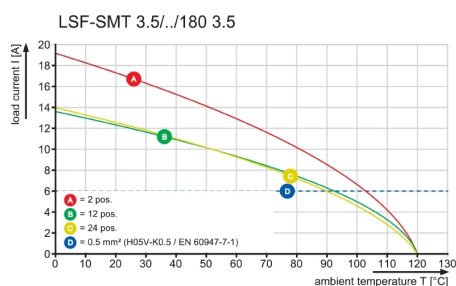
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

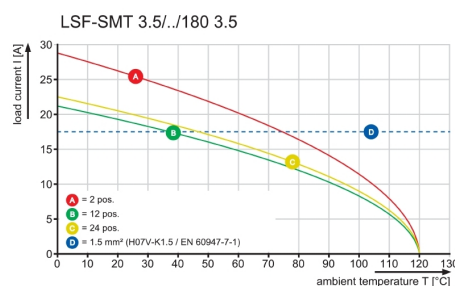
Dimensional drawing



Graph



Graph

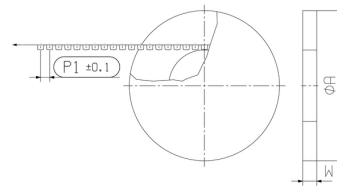


OMNIMATE Signal - Serie LSF LSF-SMT 3.50/03/180 1.5SN BK RL

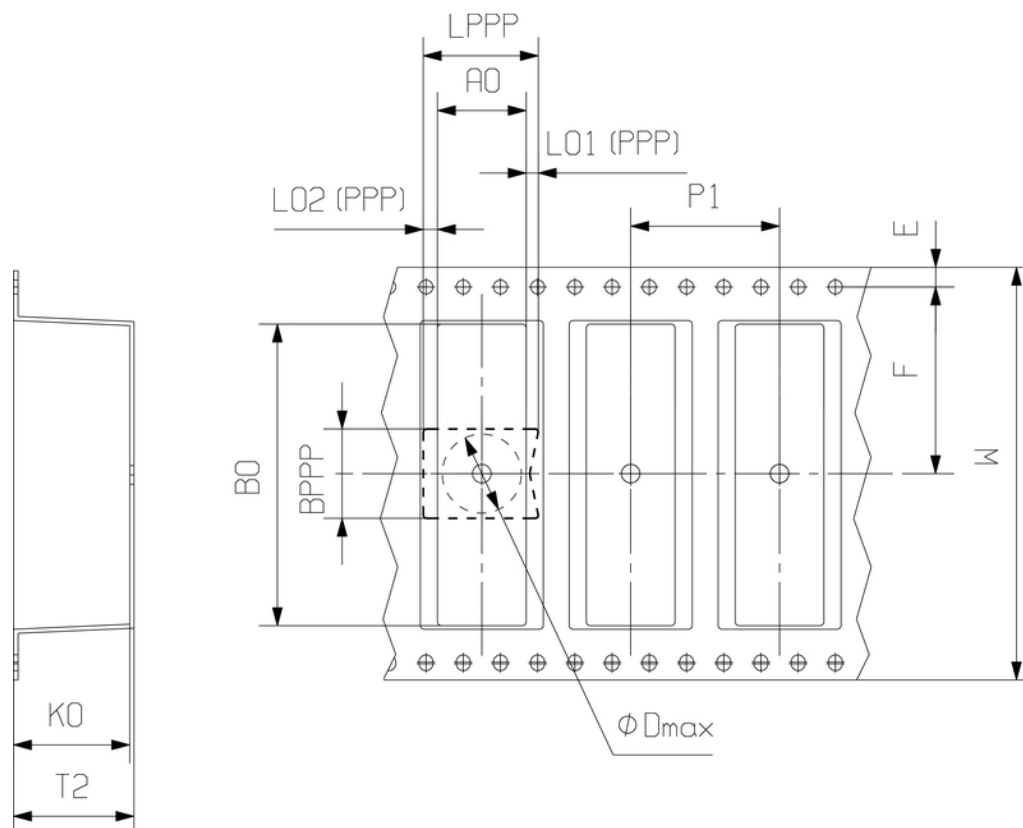
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dibujos

Dimensional drawing



Dimensional drawing



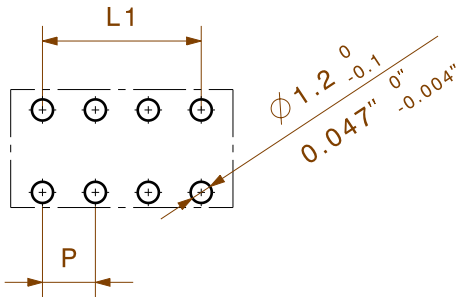
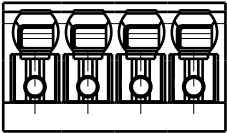
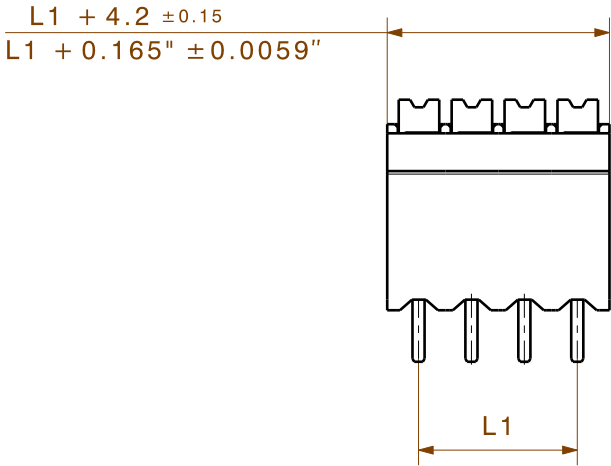
DIRECTION OF UNREELING →

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. Weidmüller exclusively reserves the right to file for patents, utility models or designs.

© Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Dimensions without tolerances are no check dimensions

The English version is binding



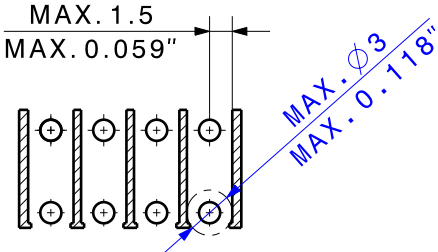
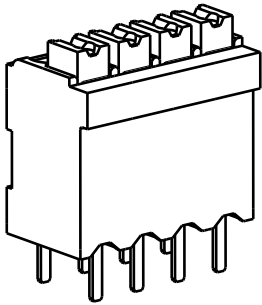
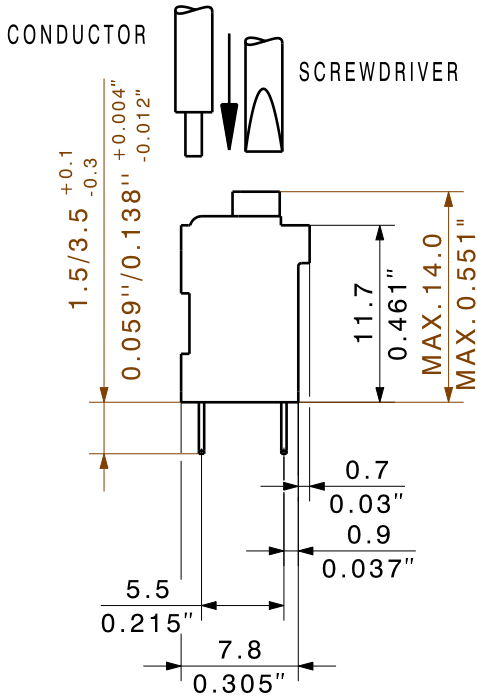
HOLE PATTERN

P=3.50

SHOWN: LSF-SMT 3.50/04/180

For the mounting on PCBs, it should be noted that the rated data relates only to the PCB components alone.
The necessary creepage and clearance paths must be observed in the relevant equipment standards in accordance with IEC 664 / VDE 0110.
The current-carrying capacity and pitch tolerance is to be determined according to DIN IEC 326 part 3.

Weidmüller PCB components are rated in accordance with the DIN EN 61984 standard, and are valid for its field of application.
If the components are used in accordance with the intended purpose, the components will meet all requirements with respect to the occurring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress.



PASTE-FREE AREA

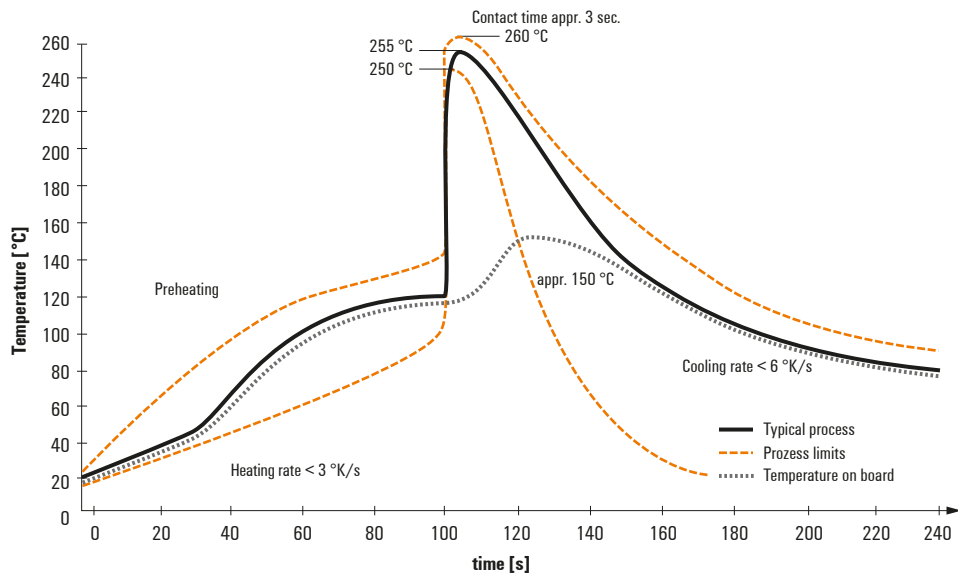
24	80,50	3,169
23	77,00	3,031
22	73,50	2,894
21	70,00	2,756
20	66,50	2,618
19	63,00	2,480
18	59,50	2,343
17	56,00	2,205
16	52,50	2,067
15	49,00	1,929
14	45,50	1,791
13	42,00	1,654
12	38,50	1,516
11	35,00	1,378
10	31,50	1,240
9	28,00	1,102
8	24,50	0,965
7	21,00	0,827
6	17,50	0,689
5	14,00	0,551
4	10,50	0,413
3	7,00	0,276
2	3,50	0,138
n	L1 [mm]	L1 [Inch]

	DIN ISO 2768-m				Cat.no.: .		
	98688/5 23.10.17 HELIS_MA		00				
Modification		Date	Name				
Drawn		22.06.2004	SEIDEL_T				
Responsible			KRUG_M				
Scale: 5/1		Checked	01.11.2017	HELIS_MA	LSF-SMT .../.../180...TU LEITERPLATTENKLEMME PCB TERMINAL		
Supersedes: .		Approved		HECKERT_M			
				Product file: LSF-SMT			
				7358			

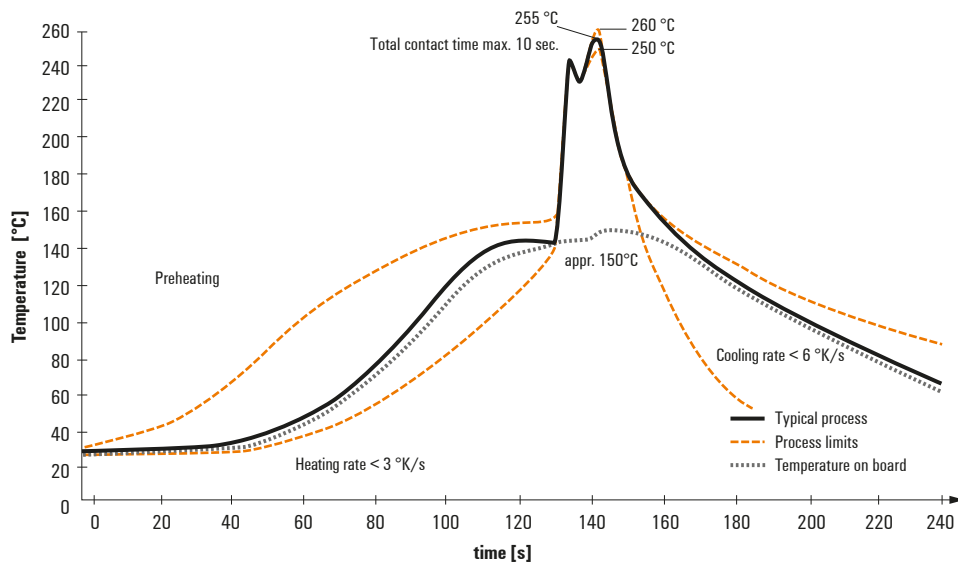
Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.